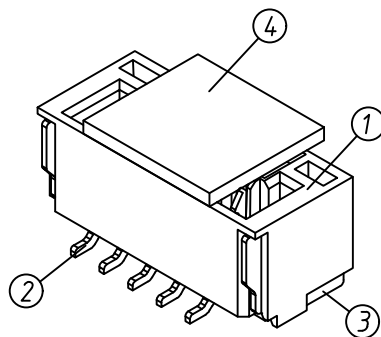
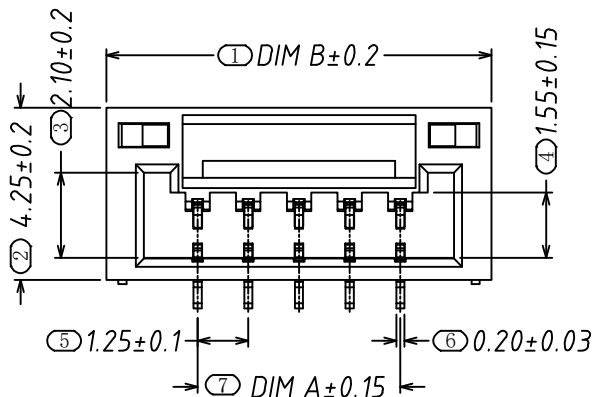
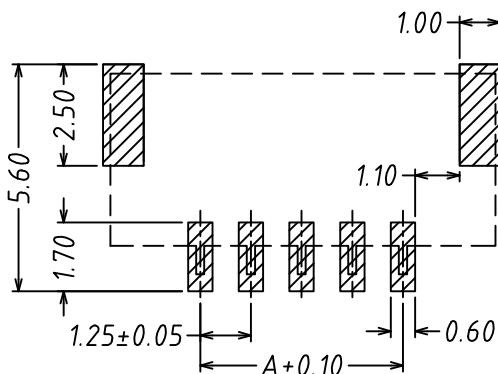


SECTION A-A



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

技术参数:

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流: 1A, AC, DC;
- 3、额定电压: 50V, AC, DC;
- 4、温度范围: -25℃~+85℃;
- 5、接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
- 6、绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
- 7、耐压: 500V, AC/minute.
- 8、适用线规: AWG#30 to #26
- 9、产品料号:

A12504 - n AB - 03 T1

孔位 ———— 电镀
产品类型 ———— T1: 镀亮锡
AB: 立贴针座 胶芯材质
03: LCP 本色

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	1.25	5.75
03	2.50	7.00
04	3.75	8.25
05	5.00	9.50
06	6.25	10.75
07	7.50	12.00
08	8.75	13.25
09	10.00	14.50
10	11.25	15.75
11	12.50	17.00
12	13.75	18.25
13	15.00	19.50
14	16.25	20.75
15	17.50	22.00
16	18.75	23.25

4	吸盖 Cap	LCP (UL94V-0)	1	本色
3	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u". MIN.
2	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u". MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				浙江深海电子有限公司			
0.X	±0.25	X.°	±3°				
0.XX	±0.12			CHK. BY	朱江浩/2024.7.11	SHEET	PROD. NAME SH-GH1.25-NALT
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°	APRV. BY	姚 婷/2024.7.11	1 OF 1	PART NO. A12504-nAB-03T1
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.		TITLE	
MM	A4	1:1		H12510-00		1.25mm pitch 180° WAFER-SMT TYPE	